

Forward Looking Statement

본 자료는 기관투자가와 일반투자자들을 대상으로 실시되는 투자미팅에서의 정보제공을 목적으로 ㈜ 라온테크 (이하 "회사")에 의해 작성 되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바 입니다.

본 투자미팅에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 관련 증권거래 법률에 대한 위반에 해당 될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 회사의 경영실적 및 재무성과와 관련된 모든 정보는 기업회계기준에 따라 작성되었습니다. "예측정보"는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래에 발생할 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 투자미팅 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려 드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 주식의 모집 또는 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.





- 1. 미래 핵심 디지털 기술
- 2. Corporate Identity

미래 핵심 디지털 기술



PROLOGUE

반도체는 디지털 핵심기술이자, 미래 성장 동력

인공지능(AI)





Chat GPT



On-Device



데이터센터

반도체





미중반도체패권



HBM



GPU / NPU

웨이퍼 이송 솔루션





표준 스카라 로봇



Individual 진공로봇



PROLOGUE



66 Robot and Automation ON humanity
Creativity
Intelligence

독점적 반도체 진공 로봇 기술

국내 유일한 반도체 진공로봇 Maker

세계 최고 수준의 진공로봇

고객의 신뢰와

No. 1 반도체 제조라인 삼성과 SKH 양산 공급

China & USA 진출

Global 사업화

검증된 진공 로봇기술과 Global 마케팅 전략

Global Supplier & 다변화





1. 회사 개요

TAPX15

LP4

- 2. 성장 연혁
- 3. 24.3Q 요약 재무
- 4. Financial Review

국내 유일 반도체 진공 로봇 전문 기업, 라온테크 로봇 분야 30년 이상 경력의 경영진과 로봇 전문 엔지니어 회사

🗘 회사 개요

회사명	㈜라온테크(Raontec Inc.)	
대표이사	김 원 경	
설립일	2000. 03. 14	
자본금	62억 원	
사업분야	반도체, 제약·BIO 로봇 Automation Tools 및 System	
임직원수	136명 (연구개발 45명, 33%)	
소재지	수원시 권선구 산업로 156번길 88-4	
홈페이지	www.raonrobot.com	

🗘 주요 경영진



대표이사 김 원 경

반도체 제조공정용 진공로봇 및 이송 모듈의 20년 이상 전문가

- . 한국과학 기술원 기계공학 석사 . 대우중공업 로봇개발 과장
- . 2015년 로봇산업 포장
- .로봇제어시스템 학회 부회장

사업총괄 사장 상 재 호	한양대학교 재료공학 학사 ㈜삼성전자 DS부문 전무 Lam Rearsearch Korea 부사장
CTO 부사장	한국과학기술원 기계공학 석사
오 진 호	대우중공업 신뢰성센터 과장, 산업기술평가 위원
CBO 부사장 남 기 정	충북대 전자컴퓨터공학 학사 Applied Materials MKS Korea, Tokai Carbon Korea
시스템개발 전무	한국과학기술원 항공공학 석사
이 성 직	선익시스템 장비개발



CHAPTER 01. 회사 소개

다양한 반도체 로봇 개발과 양산 라인 검증으로 성장 발판

축적된 로봇 기술 및 양산 라인 검증으로 고객 신뢰 확보

2000~ 2006~ 2020~ 창조와 도전 사업기반 확보 성장과 도약 (\rightarrow) (\rightarrow) - ㈜테크노넷(구) 설립 - 부품소재기술개발과제 선정 - 삼성向 Backbone 양산라인 공급 2000 2006 2020 (고속EFEM 모듈 개발) - 소재부품 패키지형 과제 선정 (145억,산업기술평가관리원) - 사옥 신축 및 본사 이전 (안산) 2001 - 벤처기업 확인 (기술평가기업) 2007 - 기업부설연구원 인정 - 코스닥 이전상장 2021 - EFEM의 반도체 양산라인 공급 시작 2009 - 본사 클린룸 증축(3층) - 상호 변경 (주식회사 나온테크) 2002 - 반도체 이송 로봇 개발 - 반도체 진공 로봇 및 Backbone 2011 - 반도체 & Display 로봇 개발 - 소부장 으뜸기업 선정 2003 2022 국내 반도체 양산라인 공급 시작 - (삼성전자 수탁개발) (SK하이닉스向) - 수원시 중소기업인 종합 대상 2023 - 2023 벤처창업진흥 - 개별제어 진공 로봇의 반도체 2015 - 본사 이전 (부천아파트형 공장) 2003 유공포상(대통령 표창) 장비재료 양산평가 완료 - 코넥스 상장 - CAPEX 투자 2024 (제2용인테크노밸리, 100억) - 사옥 신축 및 본사 이전 (수원) 2016 - 상호 변경 (주식회사 라온테크) - 직접 해외수출 시작(중국 N사 등) - 대한민국 로봇대상 수상 - 해외현지법인 설립(중국 우시) (산업통상자원부, 산업포장) SK 하이닉스 Global 시장 진입 양산라인 진입 반도체 / LCD 삼성전자 양산라인 진입 로봇 개발



CHAPTER 01. 회사 소개

매출액

24 3Q

340억 원

YoY +41.2%

23 3Q 240억 원 영업이익

24 3Q

20억 원

YoY +2203.0%

23 3Q 1억 원 당기순이익

24 3Q

35억 원

YoY +633.2%

23 3Q 5억 원

자산

24 3Q

602억 원

YoY +41.5%

23 3Q 425억 원 부채

24 3Q

254억 원

YoY +81.9%

23 3Q 140억 원 자본

24 3Q

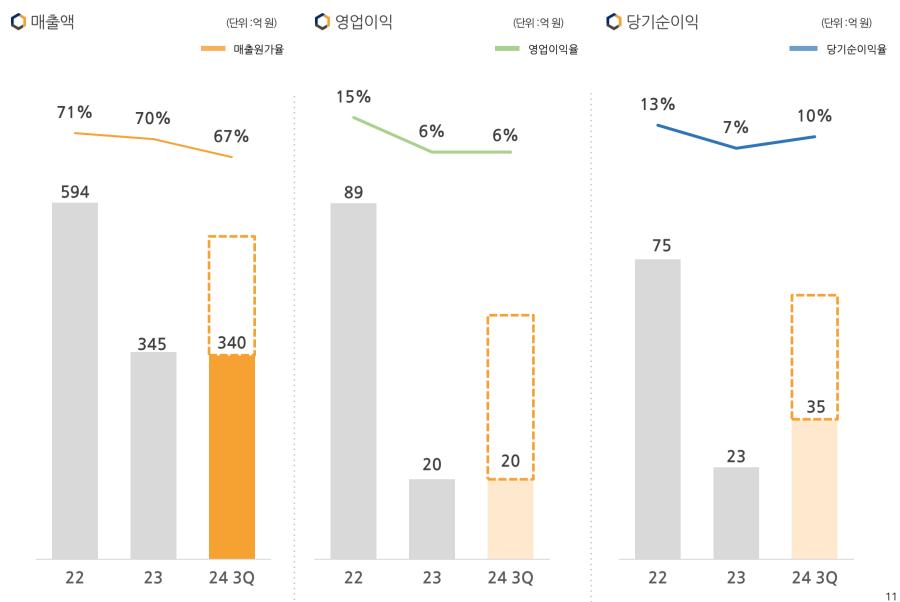
347억 원

YoY +21.7%

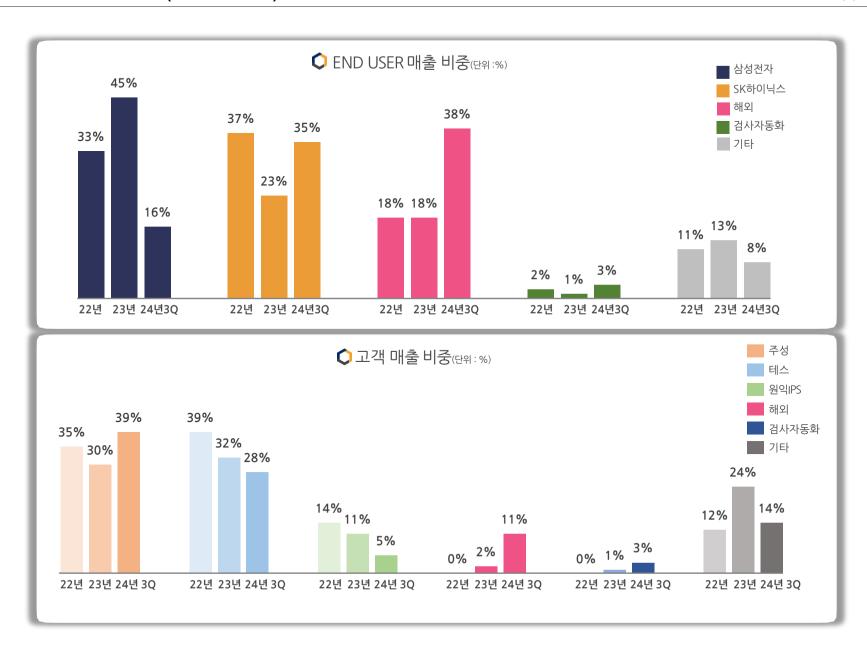
23 3Q 285억 원

Financial Review (2024.09.30 기준)





CHAPTER 01. 회사 소개







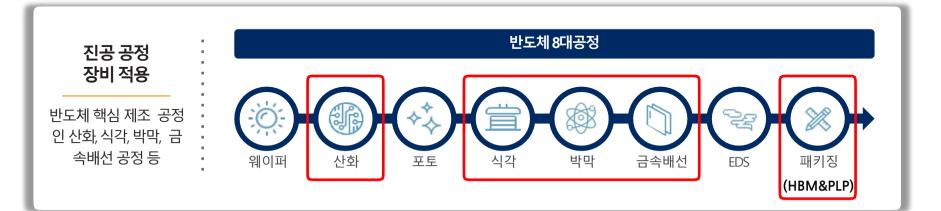
주요기술 및 제품소개

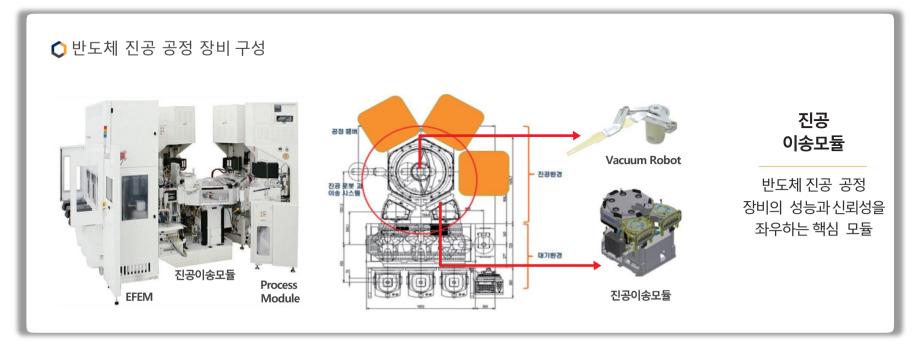
- 1. 진공 로봇과 이송 모듈
- 2. 주요 기술
- 3. 주요 제품

<u>01</u> 진공 로봇과 이송 모듈⑴



CHAPTER 02. 주요기술 및 제품소개



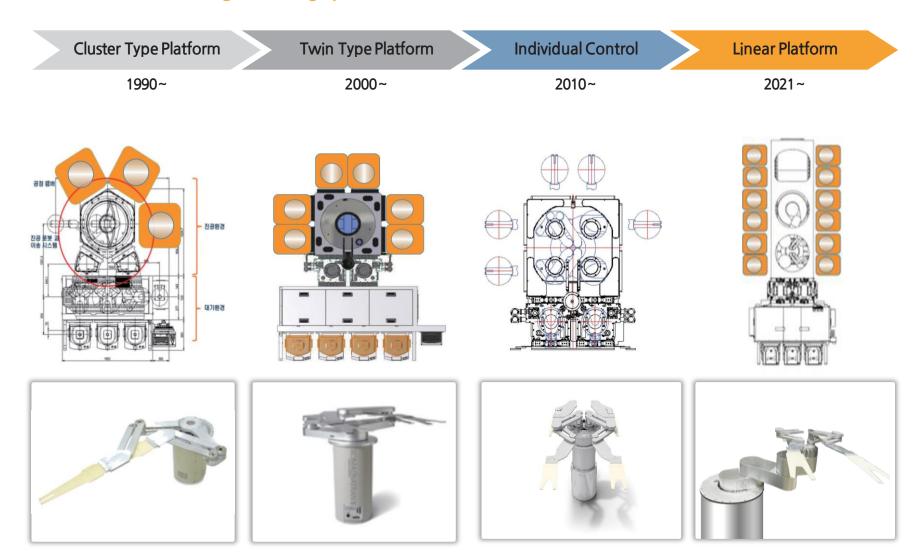




CHAPTER 02. 주요기술 및 제품소개

진공 로봇과 이송 모듈 ' Platform ' 발전 방향

High Throughput. Small Foot Print. More Process Chamber

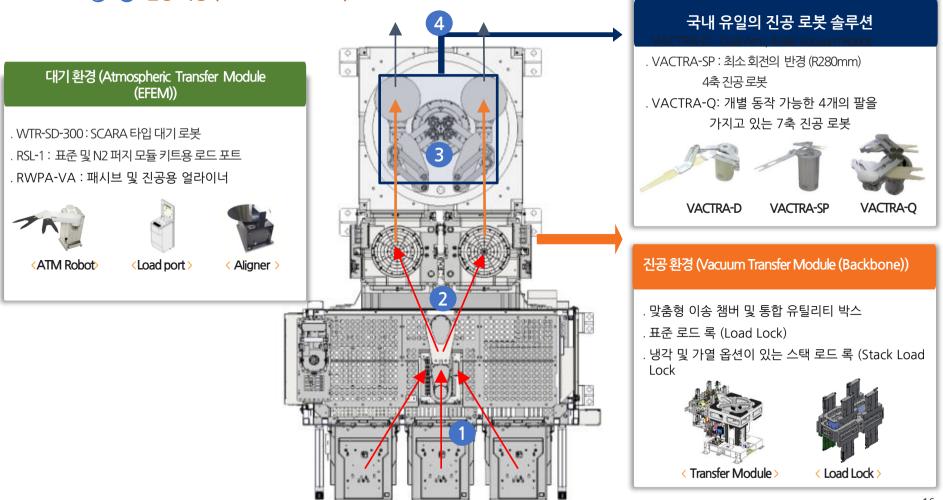




CHAPTER 02. 주요기술 및 제품소개

반도체 진공 이송 장비의 핵심 모듈 국산화

- 대기환경 및 진공 환경 웨이퍼 이송 솔루션
 - •1 ②: 대기 이송 (ATM Transfer)
 - •읍 4: 건공 이송 (Vacuum Transfer)



02

주요 기술 (2) Dual Arm & Individual Controlled 4 Arm 진공로봇



CHAPTER 02. 주요기술 및 제품소개

○ 진공로봇의 특장점

- ♦ 진공 로봇 요구조건
- 1 진공 (10⁵tor), 고온 (PM 온도 200~700°C)에서 Particle 발생 없이 웨이퍼이송
- 2 장시간사용과온도상승에도동일한위치재현

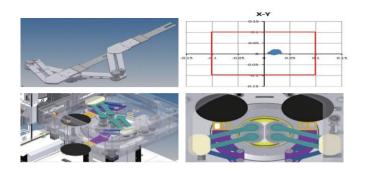
○ 신뢰할 수 있는 라온테크만의 매커니즘

- 3 신뢰 할 수 있는 병렬링크 암 구조, **벨트를 사용하지 않는 메커니즘**
- 4 장시간 사용하거나 고온에서도 동일한 위치 재현성
- 5 양산 라인에서 검증된 로봇 Am 구조

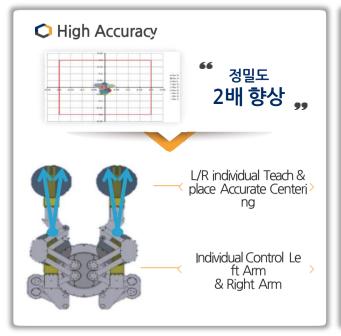
《 진공 : Robot Arm 》

라온테크 (4개의 링크로 Arm구동벨트미사용)

- . 베어링및 기어로 Arm 구동
- . 양산 라인에서 10년 가동을 통한 신뢰성확보



♥ Individual Controlled 4 Arm 진공로봇의 장점







CHAPTER 02 주요기술 및 제품소개

국내 유일의 진공 로봇 솔루션

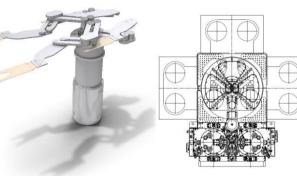
기존 양산 제품

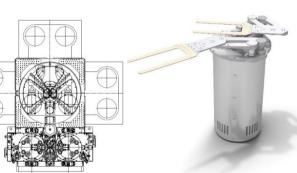
VACTRA-D

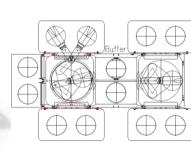
VACTRA-Q

VACTRA-SP









4축/ Dual(2) Arm

- Footprint 최소화: 최소 회전 반경: 280mm
- 링크 타입 Arm 모듈
- Particle free

<u>7 축 / Quad(4) Arm</u>

- 네 개의 Arm 개별 제어 가능
- 한 개의 Arm만으로도 구동 가능
- 우수한 AWC 정밀도
- 링크 타입 Arm module
- Particle free / Low vibration

<u>4 축 / Dual(2) Arm</u>

- Footprint 최소화 대응 가능한 진공 로봇
- 최소 회전 반경: 280mm
- PM 챔버 사이즈: 600x600 (680 Stroke)
- 링크 타입 Arm 모듈
- · Particle free

CHAPTER 02 주요기술 및 제품소개

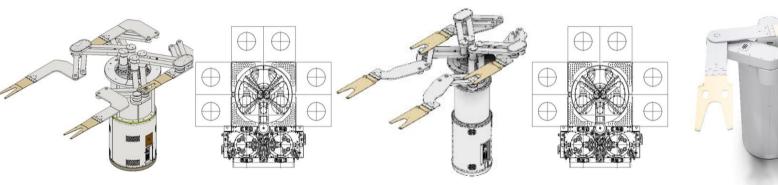
국내 유일의 진공 로봇 솔루션

신규 양산 제품

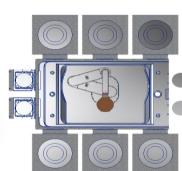
VACTRA-OX

VACTRA-QE

VACTRA-Orbit







7 축/Quad(4) Arm

- 네 개의 Arm 개별 제어 가능
- 한 개의 Arm만으로도 구동 가능
- 우수한 AWC 정밀도
- 링크 타입 Arm module
- Particle free / Low vibration

8 축 / Quad(4) Arm

- 네 개의 Arm 개별 제어 가능
- 한 개의 Arm만으로도 구동 가능
- 우수한 AWC 정밀도
- 링크 타입 Arm module
- Particle free / Low vibration

5 축 / Dual(2) Hand

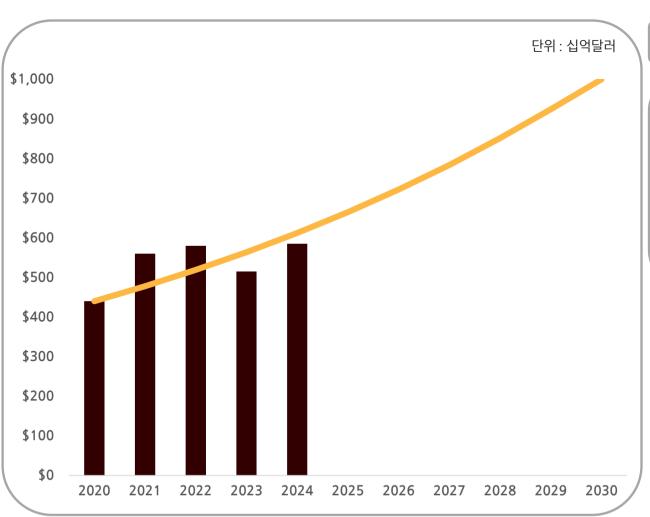
- 한 개 Arm, 두 개 Hand 구조
- 모든 Hand 개별 제어 가능
- 6개 챔버용 연속 공정 대응
- R축 > 1000mm



Chapter 03 시장 현황 및 전망

- 1. 글로벌 반도체 시장 현황
- 2. 반도체 장비 시장

♦ 반도체 시장 전망



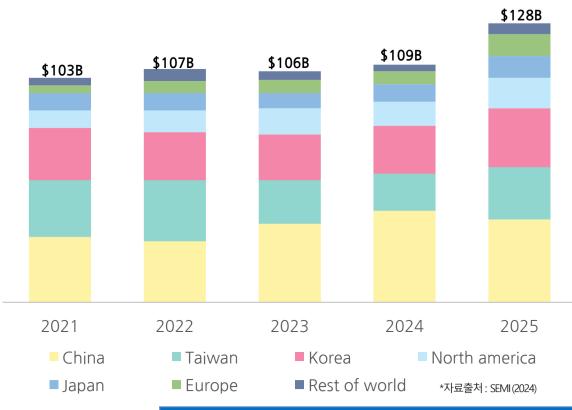
주요 전망

반도체 시장의 규모는 2020년 4,400억 달러에서 연평균 8.6%의 성장률로 2030년에 1조 달러에 이를 것으로 전망

- 2024년에는 반도체 산업의 매출과 기업들의 시가총액 사상 최고치를 기록할 것으로 예상
- 다양한 불확실성에도 불구하고 반도체 산업은 2030년 1조 달러에 이를 것으로 예상

^{*}자료출처 : Deloitte analysis and extrapolation based on WSTS data

○ 지역별 반도체 시장 규모 및 전망



2024년 반도체 장비 시장은 3% 성장한 **\$1090억** (2023년 \$1050억)

2025년에는 모든 부문에서 두 자릿수 성장을 기록하여 16% 반등 및 시장 규모는 1,280억 달러로 예상

반도체 장비 및 이송로봇 시장 규모(2024년 전망) _(단위: 역원)					
7 8	?	이소리보			
구분	Global	Local	이송로봇		
한국	200,000	40,000	2,400		
중국	420,000	84,000	5,040		
Global	470,000		28,200		
합계	1,090,000		35,640		





- 1. 다양한 어플리케이션 대응 솔루션
- 2. 사업의 확장
- 3. 매출계획

CHAPTER 04 향후 성장 전략

제품 다변화를 통한 Global Supplier로 도약

다양한 어플리케이션 대응 솔루션

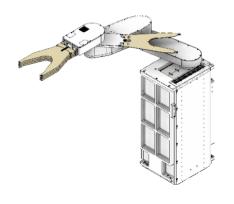
표준 스카라 로봇

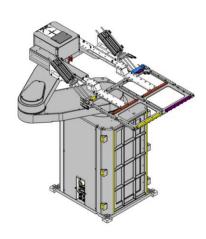
열처리 장비용 스카라 로봇

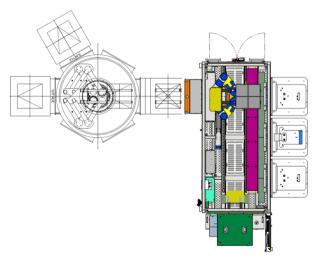
패널 레벨 패키징용 스카라 로봇

유리 기판 패키징용 로봇









- High Throughput WPH 400
- SCARA Type
- Dual Pick & Place

High Throughput WPH 750

<u>5 축/ Dual</u>

- SCARA Type
- 4+1 다중 Grip
- 1mm Variable Pitch

- Glass Align Pick 기능
- Hand Type 별로 Glass 상/하부 흡착 가능

• TGV 대응용 패키징 로봇

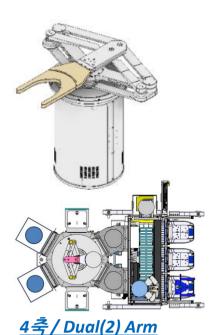


CHAPTER 04. 향후 성장 전략

제품 다변화를 통한 Global Supplier로 도약

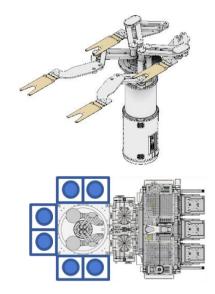
다양한 어플리케이션 대응 솔루션

VACTRA-DD



- 검증된 VACTRA-D, VACTRA-SP에 DD(Direct Drive) 모터 적용
- Servo Motor 대비 50% 진동 감소
- 감속기 사용 배제를 통한 진공 성능 및 내구성 향상
- 모터 국산화를 통한 부품 수급 용이

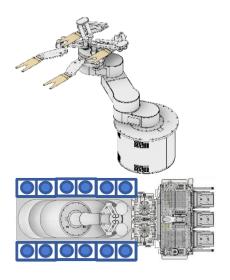
VACTRA-QD



7 축/Quad Arm

- 검증된 VACTRA-Q 에 DD(Direct Drive) 모터 적용
- 높은 진공 성능과 내구성 (자성유체씰 미사용)
- 서보모터 대비 진동 50% 감소
- 파티클 Isuue 감소
- 모터 국산화를 통한 부품 수급 용이

VACTRA-Comet



7 축/Quad Arm

- 네 개의 Arm 개별 제어 가능
- 한 개의 Arm만으로도 구동 가능
- LM Guide 제거를 통한 진동 감소 및 파티클 억제
- 한 대의 로봇으로 12 챔버 대응 가능 (다양한 연속 공정 대응 가능)
- 링크 구조 차용을 통한 파티클 억제 4



CHAPTER 04. 향후 성장 전략

반도체 웨이퍼 이송 솔루션 Global Supplier로 도약

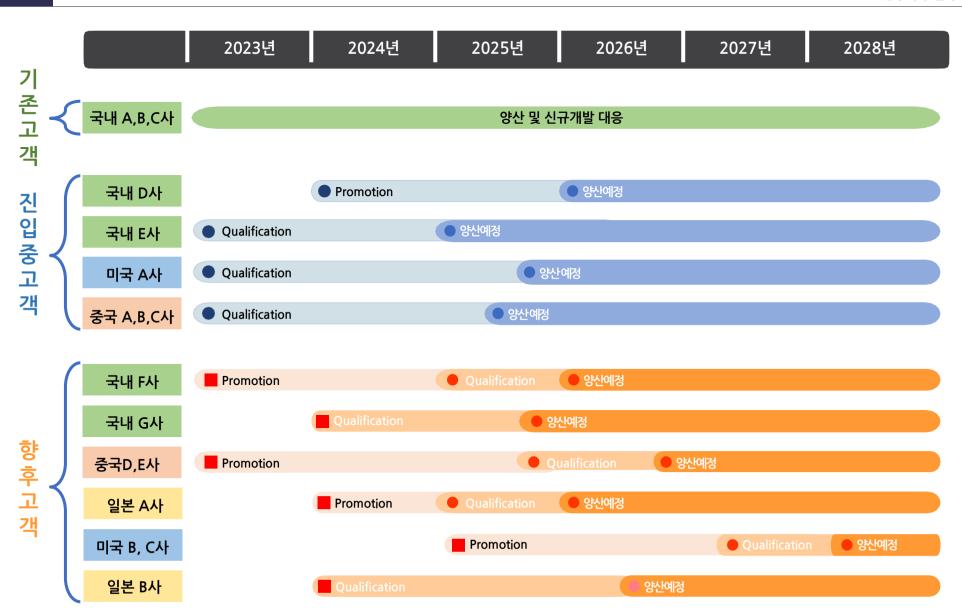


<u>02</u> 사업의 확장 (2) Business road map



CHAPTER 04. 향후 성장 전략

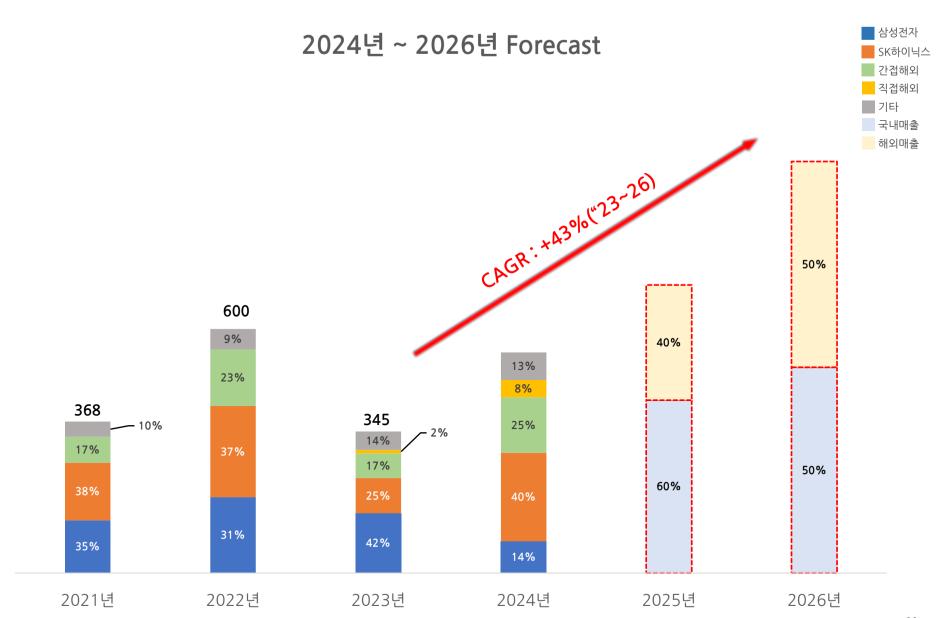
0-





CHAPTER 04. 향후 성장 전략

0





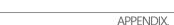
Appendix.

- 1. CAPEX 투자
- 2. 해외법인 설립
- 3. 요약 재무제표

01

CAPEX 투자(제2용인 테크노 밸리)







고객사 대응력 강화

생산력 강화를 통한 다양화된 고객의 요구에 대한 대응 고객사의 주요 사업장 (S 대응에 필요한 거점 마련 필요



현재시설 기준 CAPA 1,000억 이상 불가

매출 1,000억 이상 달성을 위한 현재 규모 이상의 생산시설 확장 검토 및 준비 필요

R&D 및 주요 우수 인력 확보

현 사업장 인프라에서 우수 인력 확보에 대한 어려움 대두 기존 개발된 지역보다 향후 우수 인력이 집중될 입지를 선정하여 투자 필요성



○ 반도체 웨이퍼 이송 솔루션 Global Supplier로 도약하기 위한 해외 현지법인 설립 및 운영

고신구 IC 산업단지 권역안내.







해외 서비스 대응 강화



<u>03</u> **요약 재무제표**



🗘 재무상태표

단위: 백만 원

구 분	2022	2023	2024 3Q
유동자산	29,558	29,821	38,042
비유동자산	16,748	16,543	22,215
자산총계	46,306	46,364	60,258
유동부채	11,213	11,142	11,967
비유동부채	6,989	7,040	13,515
부채총계	18,202	18,182	25,482
자본금	6,240	6,252	6,267
자본잉여금	13,379	13,442	17,202
기타자본	581	(955)	(1,236)
이익잉여금	7,903	9,442	12,543
자본총계	28,103	28,281	34,776

🗘 손익계산서

단위: 백만원

구 분	2022	2023	2024 3Q
매출액	59,431	34,544	34,002
매출원가	42,028	24,292	22,837
매출총이익	17,403	10,252	11,165
판매비와 관리비	8,460	8,270	9,122
영업이익	8,943	1,982	2,043
기타손익	198	109	208
금융손익	(184)	65	(221)
법인세비용 차감전 순이익	8,957	2,156	2,030
법인세비용	1,482	(162)	(1,437)
당기순이익	7,475	2,318	3,467

